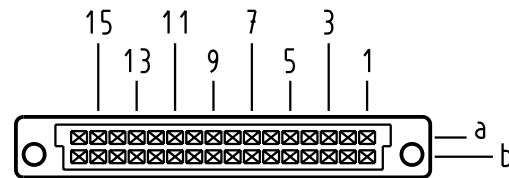


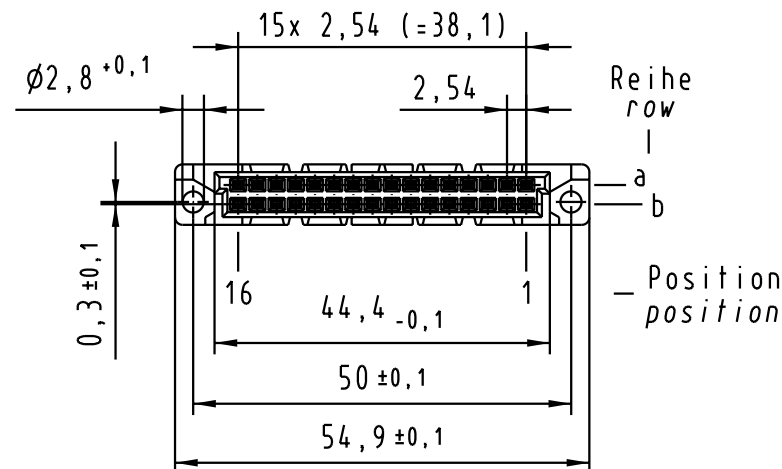
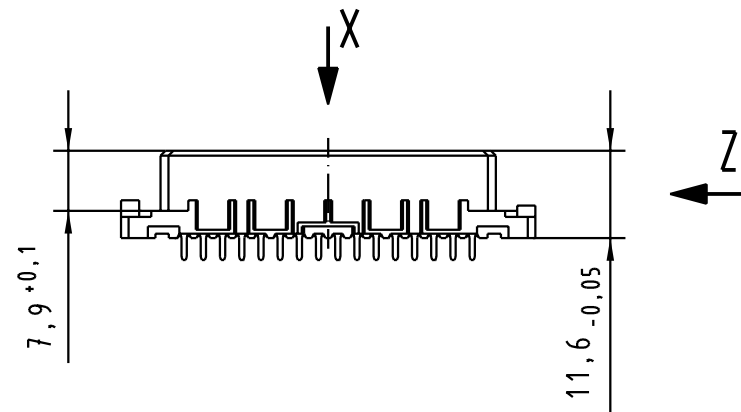
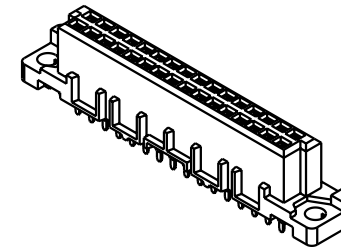
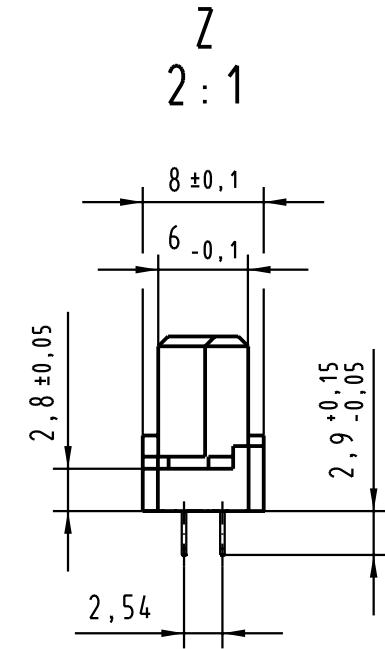
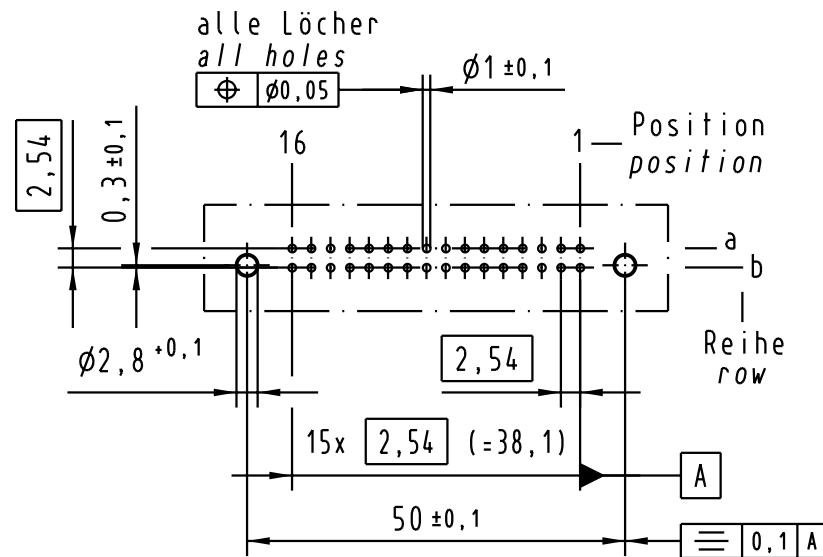
X
Kontaktanordnung
Contact arrangement



32 Einlöt-Kontakte
32 solder-contacts

- ☒ = Einlöt-Kontakt
= solder-contact
- = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

X
(Lochbild)
(Board drillings)



09 22 232 5824	—	min.0,76µm (30µin) Au über/over min.1,27µm (50µin) Ni
09 22 232 4824	VG	Au über/over Ni
09 22 232 7824	3	Au über/over Ni
09 22 232 6824	2	Au über/over Ni
09 22 232 2824	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. Part-No.	Anforderungsstufe nach IEC performance level per IEC	Kontaktoberfläche Contact Plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances siehe / see IEC 60603-2	
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1 2:1	har-bus 2B Federleiste Einlöt 2,9 , 32 pol. har-bus 2B female connector solder 2,9 , 32 pol.
			Detail.	13.10.99	Rie.		
			Insp.	13.10.99	Pa.		
30234	08.02.02	Rie.	Stand.				
26966	24.01.00	Rie.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP				TB 09 22 232 x824
26091							
Mod.	Dat.	Name				Sub.	Blatt/ page